

# コネクタ部分めっき用 電着フォトレジスト「エレコートEUプロセス」

従来のスパージャー方式の部分めっきでは、めっきエリア境界面の解像性が悪く、精度良く高品質な部分めっき皮膜形成が困難であるが、電着フォトレジストプロセスであれば、精度良く部分めっきが可能です。めっき液に対する耐性も高く、シアン銀めっき・金めっきの部分めっきに最適です。貴金属めっき液のコスト低減に繋がります。

## 特長

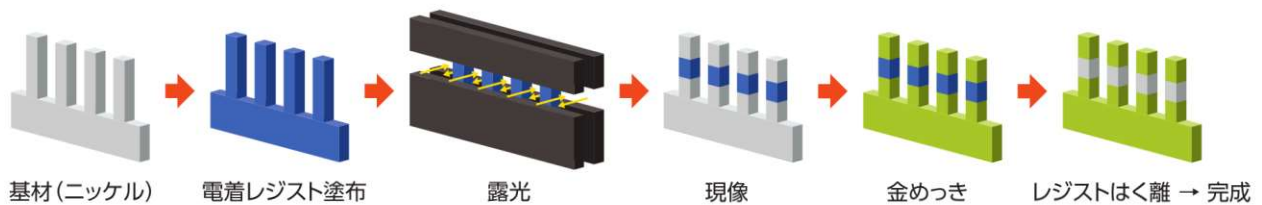
3次元構造物への  
つき回り性が  
良好

シアン系めっき液などに  
対しても、めっき液耐性が  
高い

高解像度の  
部分めっきが  
可能

## 電着フォトレジプロセス

コネクタピン用途：はんだの吸いあがりの防止のため、部分的にニッケルと金めっきの境界を設ける。



## 電着レジストによるコネクタへの 部分金めっきの実施例

